GeneSiC SEMICONDUCTOR

GA040TH65

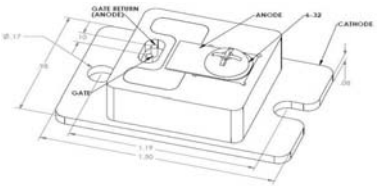
Silicon Carbide Thyristor

V_{FBM}	=	6500 V
$I_{T(AVM)}$	=	40 A
Q_{rr}	=	1.8 µC

Features

- 6500 V Asymmetric SiC NPNP Thyristor
- 150 °C operating temperature
- Robust compact fully soldered package
- SOT-227 (ISOTOP) base plate form factor
- Fast turn on characteristics
- Lowest in class $Q_{rr}/I_{T(AVM)}$

Package





Applications

- Grid Tied Solar Inverters
- Wind Power Inverters
- HVDC Power Conversion
- Utility Scale Power Conversion
- Trigger Circuits/Ignition Circuits

Maximum Ratings

Parameter	Symbol	Conditions	Values	Unit
Repetitive peak forward voltage	V_{FBM}	T_j = 25 °C	6500	V
Repetitive peak reverse voltage	V_{RBM}	T_j = 25 °C	50	V
Maximum average on-state current	$I_{T(AVM)}$	$T_C \leq$ 120 °C	40	A
RMS on-state current	$I_{T(RMS)}$	$T_C \leq$ 120 °C	69	A
Non-repetitive peak on-state current	$I_{T,max}$	T_C= 25 °C, t_p = 2 us, D = 0.1	tbd	A
Power dissipation	P_{tot}	T_C= 25 °C	595	W
Operating and storage temperature	T_j, T_{stg}		-55 to 150	°C

Electrical Characteristics

Parameter	Symbol	Conditions	Values min.	Values typ.	Values max.	Unit
Maximum peak on state voltage	$V_{KA(ON)}$	I_K = -40 A, T_j = 25 °C		-4.30		V
		I_K = -40 A, T_j = 150 °C		-3.90		
Anode-cathode threshold voltage	$V_{KA(TO)}$	T_j = 25 °C (150 °C)		-3.1(-2.8)		V
Anode-cathode slope resistance	R_{AK}	T_j = 25 °C (150 °C), I_K = -40 A		20(21)		mΩ
Leakage current	I_L	V_{KA} = -6500 V, V_{GA} = 0 V, T_j = 25 °C		15		µA
		V_{KA} = -6500 V, V_{GA} = 0 V, T_j = 150 °C		30		
Gate trigger current	I_{GT}	T_j = 25 °C, t_P = 10 µs		-30		mA
Holding current	I_H	T_j = 25 °C		780		mA
Rise time	t_R	I_G = -3 A, V_{KA} = -2500 V		200		ns
Delay time	t_D	I_K = -40 A, T_j = 25 °C		40		ns
Reverse recovery charge	Q_{rr}	dI/dt = 270 A/us, I_K = -40 A, V_{KA} = 20 V dV/dt(re-app) = -500 V/us, T_j = 25 °C		1.8		µC
Recovered charge, 50% chord	Q_{ra}			0.6		µC
Reverse recovery current	I_{rm}			11		A
Circuit commutated turn-off time	t_q			4.7		µs

Thermal Characteristics

Thermal resistance, junction - case	R_{thJC}		0.21	°C/W

Mechanical Properties

Mounting torque for base	M_b	Heat sink surface must be optically flat	1.5	Nm
Mounting torque for top	M_t		1.3	Nm
Weight	W_t		30	g

1. Considering worst case Z_{th} conditions

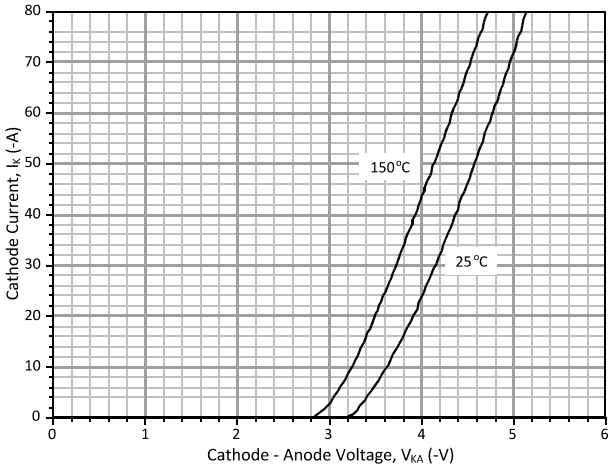


Figure 1: Typical On State Characteristics

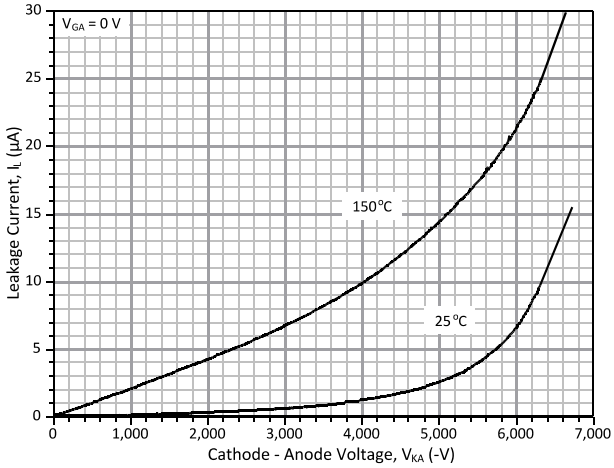


Figure 2: Typical Forward Blocking Characteristics

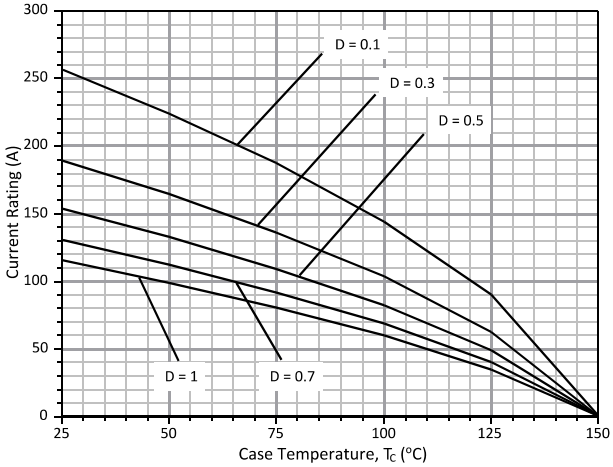


Figure 3: Typical Current Derating Curves ($D = t_P/T$, t_P = 400 µs[1])

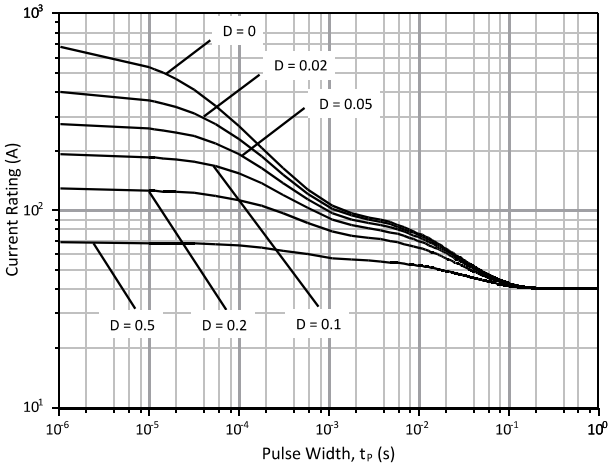


Figure 4: Typical Current Rating versus Pulse Duration Curves at T_C = 120 °C

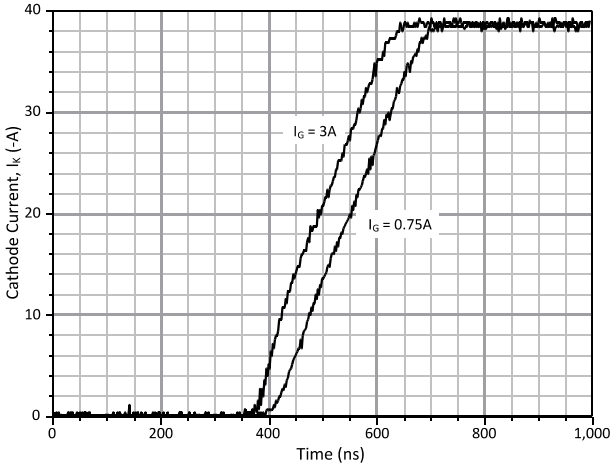


Figure 5: Typical Turn On Characteristics at 25 °C

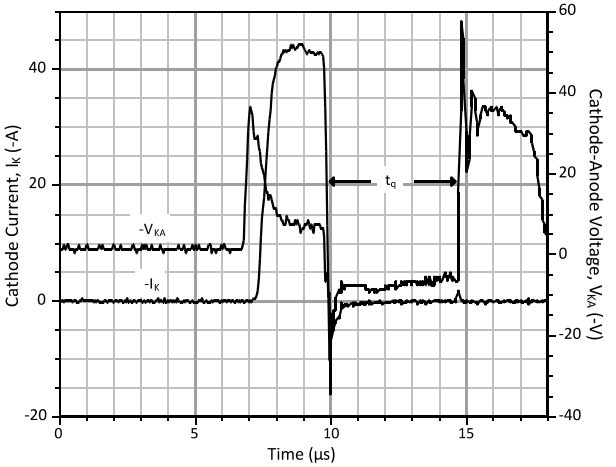


Figure 6: Typical Turn Off Characteristics at 25 °C

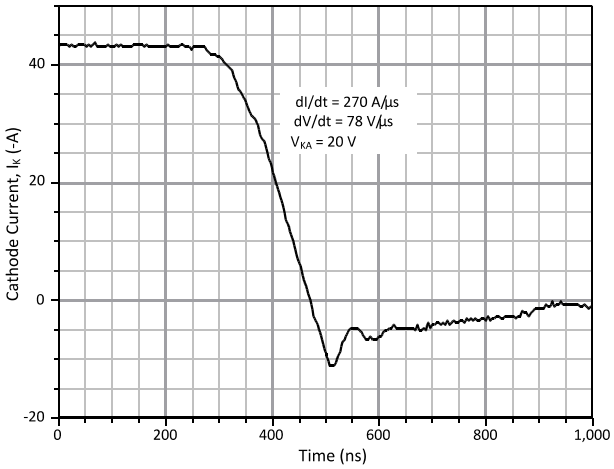


Figure 7: Typical Reverse Recovery Characteristics at 25 °C

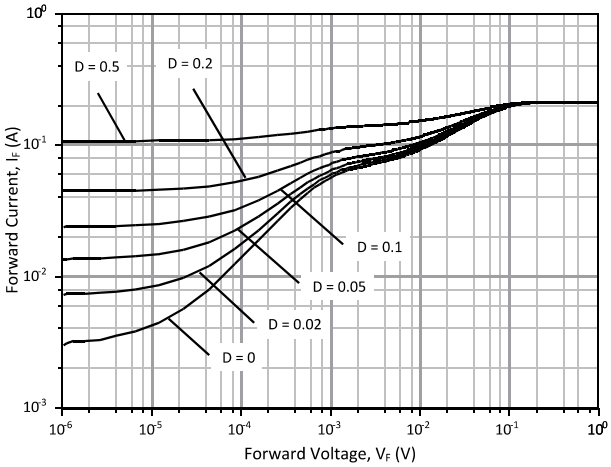


Figure 8: Typical Transient Thermal Impedance

Revision History			
Date	Revision	Comments	Supersedes
2010/11/13	1	First generation release	

Published by
GeneSiC Semiconductor, Inc.
43670 Trade Center Place Suite 155
Dulles, VA 20166

GeneSiC Semiconductor, Inc. reserves right to make changes to the product specifications and data in this document without notice.

GeneSiC disclaims all and any warranty and liability arising out of use or application of any product. No license, express or implied to any intellectual property rights is granted by this document.

Unless otherwise expressly indicated, GeneSiC products are not designed, tested or authorized for use in life-saving, medical, aircraft navigation, communication, air traffic control and weapons systems, nor in applications where their failure may result in death, personal injury and/or property damage.

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

GeneSiC Semiconductor:

GA040TH65 GA040TH65-227SP

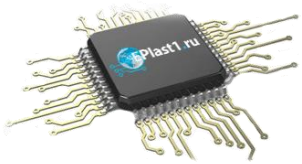
Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits,General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)
Факс: 8 (812) 320-02-42
Электронная почта: org@eplast1.ru
Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.